

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

Dane zawarte w tym dokumencie PDF zostały wygenerowane z naszego katalogu online. Kompletne dane znajdują się w dokumentacji użytkownika. Obowiązują ogólne warunki użytkowania dla materiałów pobieranych.



Obudowa na szynę DIN, Podstawa obudowy z nóżką metalową, ze szczeliną wentylacyjną, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 109,6 mm, głębokość: 64,3 mm, kolor: jasnoszary (7035), połączenie poprzeczne: Łącznik T-BUS na szynę DIN (opcjonalnie), ilość biegunów - łącznik poprzeczny: 5

Korzyści

- Prosty montaż bez użycia narzędzi
- Opcjonalny łącznik T-BUS na szynę DIN do prostej komunikacji między modułami
- Zasada Lock and Release do automatycznego zatrasku i intuicyjnego zwalniania wtyczki złącza przedniego
- Tworzywo sztuczne zgodne z UL94 V0: dla zwiększonych wymagań w zakresie palności
- Wbudowany styk uziemienia funkcyjnego do łatwej, kompatybilnej elektromagnetycznie instalacji

Dane handlowe

Numer artykułu	2201809
Jednostka opakowania	10 Szt.
Minimalne zamówienie	10 Szt.
Klucz sprzedaży	ACHEBA
Klucz produktu	ACHEBA
GTIN	4046356911702
Waga jednej sztuki (z opakowaniem)	32,21 g
Waga jednej sztuki (bez opakowania)	26,031 g
Numer taryfy celnej	85389099
Kraj pochodzenia	DE

Dane techniczne

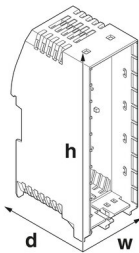
Wskazówki

Informacje ogólne	Przestrzegać karty katalogowej rodziny produktów znajdujące się w materiałach do pobrania.
Informacje ogólne	Materiał padów stykowych do łącznika magistrali galwaniczny złoto (twarde złocenie)

Właściwości produktu

Typ produktu	Podstawa obudowy
Maks. liczba pinów	54 (raster: 3,45 mm) 36 (raster: 5 mm)
Wykonanie	Podstawa obudowy z nóżką metalową
Rodzaj obudowy	Obudowa na szynę DIN
Z otworem wentylacyjnym	tak
Seria obudów	ME-IO

Wymiary

Rysunek wymiarowy	
Szerokość	18,9 mm
Wysokość	109,6 mm
Głębokość	64,3 mm
Głębokość od górnej krawędzi szyny DIN	57,7 mm

Konstrukcja PCB	
Grubość płytki drukowanej	1,4 mm ... 1,8 mm

Dane materiału

Kolor	jasnoszary (7035)
Klasa palności wg UL 94	V0
Jakość powierzchni	bez obróbki
Materiał obudowy	Poliamid

Warunki środowiskowe i żywotność

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 20 °C

Temperatura otoczenia	20 °C
Współczynnik redukcji	1

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	2,8 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 30 °C

Temperatura otoczenia	30 °C
Współczynnik redukcji	0,91
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	2,5 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 40 °C

Temperatura otoczenia	40 °C
Współczynnik redukcji	0,81
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	2,3 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 50 °C

Temperatura otoczenia	50 °C
Współczynnik redukcji	0,7
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	2 W

Straty mocy pojedyncza obudowa przy 60 °C

Temperatura otoczenia	60 °C
Współczynnik redukcji	0,57
Pozycja montażu	pionowa
Strata mocy	1,6 W

Badanie odporności na drgania

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10
Częstotliwość	10 - 150 - 10 Hz
Prędkość przesuwu	1 oktawa/min
Amplituda	0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz)
Przyspieszenie	2g (58,1 Hz ... 150 Hz)
Czas pomiaru na oś	2,5 h
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z

Badanie rozżarzoną drutem

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11
Temperatura	850 °C
Czas działania	30 s

Wytrzymałość na wysokie temperatury / badanie metodą wciskania kulki

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60695-10-2 (VDE 0471-10-2):2016-01
Temperatura	125 °C
Czas trwania kontroli	1 h
Siła	20 N

Trwałość mechaniczna/bęben do próby upadku

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04
Wysokość upadku	50 cm
Częstotliwość	50

Udary

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02
Rodzaj uderu	O kształcie półsinusoidy
Przyspieszenie	15g
Czas trwania uderu	11 ms
Liczba uderów w każdym kierunku	3
Kierunki pomiaru	Oś X, Y i Z (dod. i uj.)

Test na substancje zakłócające wiązanie lakieru

Specyfikacja pomiarowa	VDMA 24364:2018-05
------------------------	--------------------

Stopień ochrony (kod IP)

Specyfikacja pomiarowa	DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09
------------------------	-----------------------------------

Warunki otoczenia

Maks. osiągalny kod IP	IP20
Temperatura otoczenia (praca)	-40 °C ... 105 °C (w zależności od mocy traconej)
Temperatura otoczenia (składowanie/transport)	-40 °C ... 55 °C
Temperatura otoczenia (montaż)	-5 °C ... 100 °C
Względna wilgotność powietrza (składowanie/transport)	80 %

Dane PCB

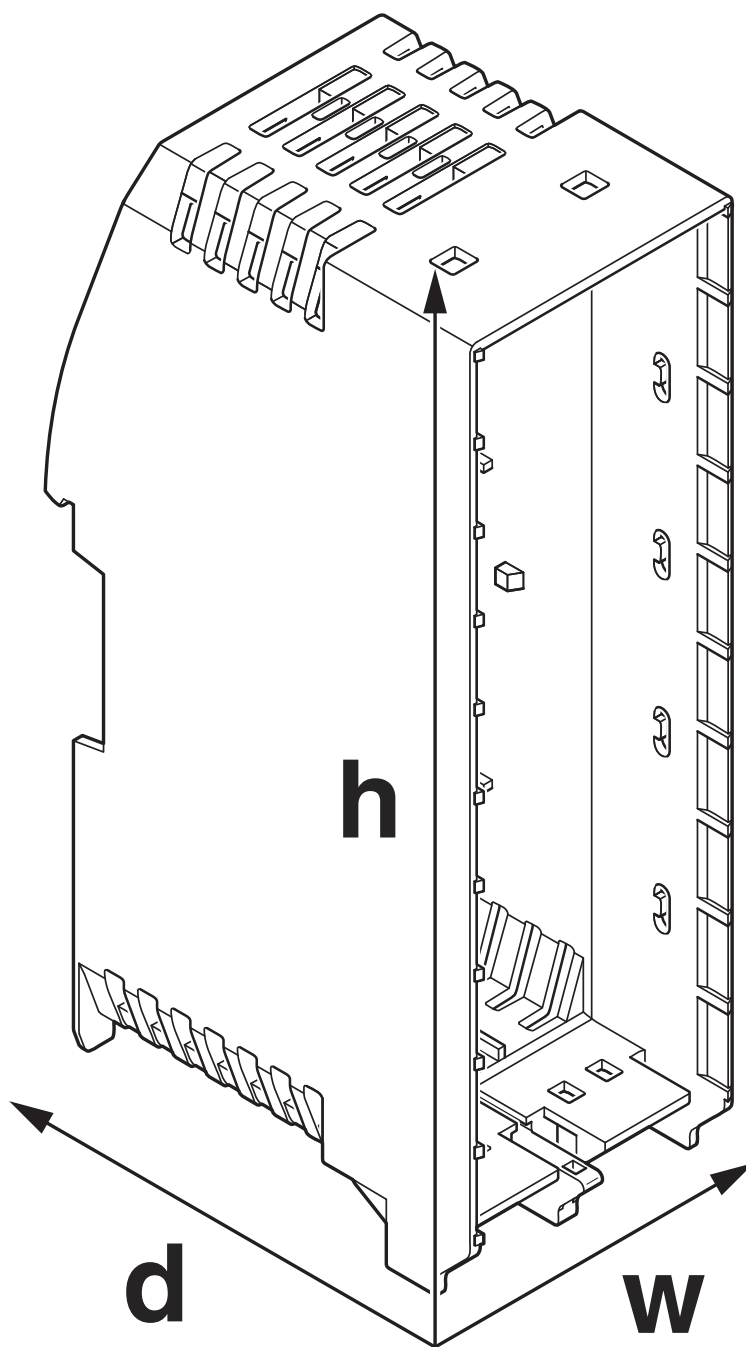
Liczba mocowań płytki drukowanej	1
Sposób mocowania PCB	Zatrzask
Powierzchnia PCB łączna	5900 mm ²
Grubość PCB	1,4 mm ... 1,8 mm

Montaż

Sposób montażu	Montaż na szynie montażowej
Pozycja montażu	pionowo (szyna nośna — poziomo)

Rysunki

Rysunek wymiarowy



Ilustracja pogładowa prezentująca wymiary artykułu. Ilustracja nie przedstawia wybranego produktu. Więcej szczegółów można znaleźć na rysunkach produktów w zakładce „Do pobrania”.

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

Dopuszczenia

🔗 To download certificates, visit the product detail page: <https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>



UL Recognized

ID dopuszczenia: FILE E 240868

Klasyfikacje

ECLASS

ECLASS-11.0	27182702
ECLASS-13.0	27190601

ETIM

ETIM 8.0	EC001031
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	31261500
-------------	----------

Environmental Product Compliance

China RoHS	Okres użytkowania zgodnie z przeznaczeniem: nieograniczony = EFUP-e
	Brak substancji niebezpiecznych powyżej wartości progowych

2201809

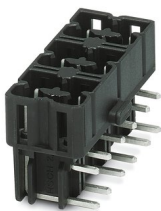
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

Konieczne akcesoria

HSCH 2,5-3U/12 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201788>

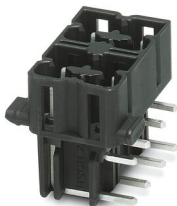


Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201789>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



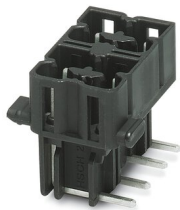
2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201790>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wersja z częściowym wyposażeniem

HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201792>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Mieszane ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wersja z częściowym wyposażeniem

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSC-LR 5U KIT 2003 - Rygiel

2201796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201796>



Obudowa na szynę DIN, 5U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 67,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel

2201797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>



Obudowa na szynę DIN, 3U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 45,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSC-LR 7U KIT 2003 - Rygiel

2201795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201795>



Obudowa na szynę DIN, 7U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 89,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

HSC-LR 9U KIT 2003 - Rygiel

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201794>



Obudowa na szynę DIN, 9U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 111,8 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

Akcesoria

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

ME-IO 18,8 C 2U 7035 - Pokrywa obudowy

2201799

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201799>

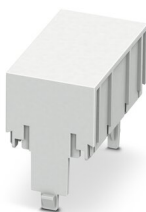


Obudowa na szynę DIN, 2U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 21,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 3U 7035 - Pokrywa obudowy

2201800

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201800>



Obudowa na szynę DIN, 3U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 32,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

ME-IO 18,8 C 3U S1 7035 - Pokrywa obudowy

2201801

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201801>



Obudowa na szynę DIN, 3U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 32,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 4U 7035 - Pokrywa obudowy

2201802

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201802>



Obudowa na szynę DIN, 4U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 43,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>



ME-IO 18,8 C 5U 7035 - Pokrywa obudowy

2201803

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201803>



Obudowa na szynę DIN, 5U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 54,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 6U 7035 - Pokrywa obudowy

2201804

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201804>



Obudowa na szynę DIN, 6U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 65,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy

2201809

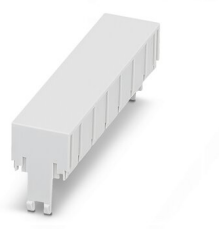
<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>



ME-IO 18,8 C 7U 7035 - Pokrywa obudowy

2201805

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201805>



Obudowa na szynę DIN, 7U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 76,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 8U 7035 - Pokrywa obudowy

2202634

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202634>



Obudowa na szynę DIN, 8U, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 87,8 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

ME-IO 18,8 C 2U MC10 7035 - Pokrywa obudowy

2202582

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202582>



Obudowa na szynę DIN, 2U do pokrywy oznacznika, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 21,9 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 C 2U MC18 7035 - Pokrywa obudowy

2202581

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202581>



Obudowa na szynę DIN, 2U do pokrywy oznacznika, Pokrywa obudowy, szerokość: 18,9 mm, wysokość: 21,9 mm, głębokość: 26 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

ME-IO 18,8 MC 8U TRANS - Pokrywa oznacznika

2202627

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202627>



Obudowa na szynę DIN, 8U, Pokrywa oznacznika, szerokość: 18,8 mm, wysokość: 110,95 mm, kolor: transparentny

ME-IO 18,8 F-LR 7035 - Zaślepka

2202635

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202635>



Obudowa na szynę DIN, Zaślepka, do zamknięcia obszaru Lock and Release, szerokość: 11,7 mm, wysokość: 16,1 mm, głębokość: 10,6 mm, kolor: jasnoszary (7035)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSC-LR 9U KIT 2003 - Rygiel

2201794

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201794>



Obudowa na szynę DIN, 9U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 111,8 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

HSC-LR 7U KIT 2003 - Rygiel

2201795

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201795>



Obudowa na szynę DIN, 7U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 89,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSC-LR 5U KIT 2003 - Rygiel

2201796

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201796>



Obudowa na szynę DIN, 5U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 67,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

HSC-LR 3U KIT 2003 - Rygiel

2201797

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201797>



Obudowa na szynę DIN, 3U, System typu Lock and Release, szerokość: 16,1 mm, wysokość: 45,95 mm, głębokość: 8,8 mm, kolor: pomarańczowy (2003)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



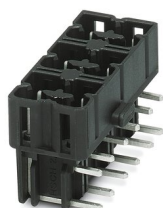
2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSCH 2,5-3U/12 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201788

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201788>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

HSCH 2,5-2U/ 8 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201789

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201789>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 8, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 8, ilość przyłączy: 8, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



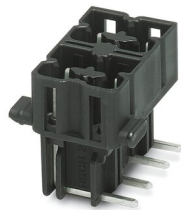
2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSCH 2,5-2U-TTTT 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201790

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201790>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wersja z częściowym wyposażeniem

HSCH 2,5-2U-2220 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2201792

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201792>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCH 2,5/...-G, raster: 5 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Mieszane ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 2,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Wersja z częściowym wyposażeniem

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



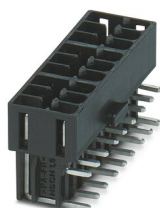
2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSCH 1,5-3U/18 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2202232

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202232>

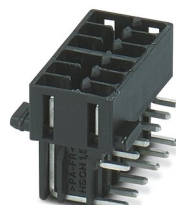


Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 18, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 18, ilość przyłączy: 18, rodzina produktów: HSCH 1,5/...-G, raster: 3,45 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

HSCH 1,5-2U/12 9005 - Obudowa podstawowa płytki drukowanej

2202233

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202233>



Obudowa podstawowa płytki drukowanej, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: czarny, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Pin, liczba potencjałów: 12, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 12, ilość przyłączy: 12, rodzina produktów: HSCH 1,5/...-G, raster: 3,45 mm, montaż: Lutowanie na fali, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, długość pinu [P]: 3,8 mm, liczba pinów lutowniczych na każdy potencjał: 1, system wtyków: HSC 1,5, Ustawienie przodu wtyku: Standard, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton

2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSCP-SP 2,5-1U4-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2201780

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201780>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

HSCP-SP 2,5-1UTT-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2201781

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201781>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSCP-SP 2,5-1U20-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2201782

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201782>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

HSCP-SP 2,5-1UTT-55/55-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202607

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202607>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 2, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyn: zielony, zielony/zielony, zielony

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSCP-SP 2,5-1U4-00/00-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202569

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202569>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: czarny, czarny / czarny, czarny

HSCP-SP 2,5-1U4-22/22-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202572

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202572>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyn: czerwony, czerwony/czerwony, czerwony

2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSCP-SP 2,5-1U4-66/66-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202570

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202570>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: niebieski, niebieski/niebieski, niebieski

HSCP-SP 2,5-1U4-55/55-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202571

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202571>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyn: zielony, zielony/zielony, zielony

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSCP-SP 2,5-1U4-99/99-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202568

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202568>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: biały, biały/biały, biały

HSCP-SP 2,5-1UTT-62/62-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202606

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202606>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 2, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 2, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: niebieski, czerwony/niebieski, czerwony

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSCP-SP 2,5-1U4-69/69-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202605

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202605>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: niebieski, biały/niebieski, biały

HSCP-SP 2,5-1U4-99/62-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202608

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202608>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, układ pinów: Liniowe ustawienie kołków, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: biały, biały/niebieski, czerwony

2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSCP-SP 2,5-1U4-29/29-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2203192

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203192>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: czerwony, biały/czerwony, biały

HSCP-SP 2,5-1U4-62/59-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2203194

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203194>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: niebieski, czerwony/zielony, biały

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSCP-SP 2,5-1U4-65/65-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2203195

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2203195>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 2,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 320 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 4, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 4, ilość przyłączy: 4, rodzina produktów: HSCP-SP 2,5-..., raster: 5 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 2,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: niebieski, zielony/niebieski, zielony

HSCP-SP 1,5-1U6-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202234

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202234>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCP-SP 1,5-..., raster: 3,45 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmu otwierania sprężyny: pomarańczowy

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HSCP-SP 1,5-1U6-629/629-7035 - Łączniki wtykowe płytek drukowanych

2202609

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202609>



Złącze do PCB, przekrój znamionowy: 1,5 mm², kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, powierzchnia styku: cynowy, rodzaj styku: Gniazdo, liczba potencjałów: 6, liczba rzędów: 2, liczba biegunów: 6, ilość przyłączy: 6, rodzina produktów: HSCP-SP 1,5-..., raster: 3,45 mm, rodzaj przyłącza: Przyłącze push-in, kierunek przyłączania przewód/płytką: 0 °, zaczepek: - Zaczepek, system wtyków: HSC 1,5, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Kolor mechanizmów otwierania sprężyn: biały, czerwony, biały/niebieski, czerwony, biały

ME B-22,5 MSTBO BU 5010 - Zaślepka

2202235

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202235>



Obudowa na szynę DIN, Zaślepki do wolnych punktów zaciskowych (MSTBO), szerokość: 20 mm, wysokość: 19,05 mm, głębokość: 12,3 mm, kolor: fiolet gencjanowy (5010)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



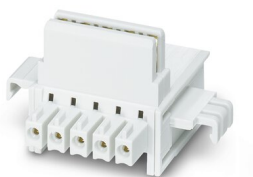
2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

ME 18,8 TBUS 1,5/5-ST-3,81KMGY - Konektor na szynę nośną

2201813

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201813>

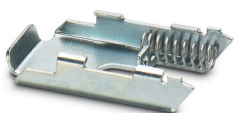


Łącznik T-BUS na szynę nośną, kolor: jasnoszary, prąd znamionowy: 8 A (styki równoległe), napięcie znamionowe (III/2): 125 V, powierzchnia styku: złoty, liczba biegunów: 5, raster: 3,81 mm, montaż: Montaż na szynie montażowej, blokada: bez, rodzaj mocowania: bez, rodzaj opakowania: zapakowany w karton, Artykuł ze złożonymi stykami, łącznik magistrali do połączenia z obudowami do elektroniki, 5 styków równoległych

ME-IO 18,8 FOOT CATCH KIT - Rygiel nożny

2201812

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201812>



Nóżka mocująca, do montażu na szynie DIN, z dołączoną luzem sprężyną

2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HS LC-H-D2/ R2XC1-2,54 - Światłowód

2202316

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202316>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R2XC2-2,54 - Światłowód

2202317

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202317>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HS LC-H-D2/ R2XC5-2,54 - Światłowód

2202318

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202318>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R2XC10-2,54 - Światłowód

2202319

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202319>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HS LC-H-D2/ R4XC2-2,54 - Światłowód

2202320

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202320>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R4XC5-2,54 - Światłowód

2202321

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202321>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HS LC-H-D2/ R4XC9-2,54 - Światłowód

2202322

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202322>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R4XC10-2,54 - Światłowód

2202323

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202323>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

ME-IO 18,8 B/FE 9U TBUS 7035 - Podstawa obudowy



2201809

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2201809>

HS LC-H-D2/ R2XC4-2,54 - Światłowód

2202531

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202531>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

HS LC-H-D2/ R4XC4-2,54 - Światłowód

2202532

<https://www.phoenixcontact.com/pl/produkty/2202532>



Wielokrotny światłowód z zabezpieczeniem przed nadmiernym promieniowaniem, pasywny, sztywny, do obudów z rodziny ME, ME MAX, ME-IO, ME PLC i EH (konieczna obróbka obudowy)

Phoenix Contact 2023 © - Wszelkie prawa zastrzeżone
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Sp. z o.o.
ul. Bierutowska 57-59, Budynek nr 3/A
51-317 Wrocław
71/ 39 80 410
pxcpl@phoenixcontact.pl